	☑
	☑

ˇ à ⅃ Ⱶ D ˆ ˜ à PZT ˇ

ـ خيTWS à à شه ˇ ˚˚ Â

MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems ŭ)

ﮨﺞ˘ ῷ ᴰ ﮨﺞ ˘ ȝ̈ pixcel ˘

Â ﺨﻲ ˆ ˜ ῤ ˘ ﮪ ᵞ˘ ﺨﻲ

˘ Â

ᵣ ı Ţ : ʿ 3d ﺨﻲﺨﻲ

MEMS ᴰ ﮨﺞ˘ ᵖ ȝ MEMS ˇ CMOS ˘ chiplet Â

mems ˇ ASIC ˘

Â ˘ ˘ ỵ ȉ ˘ ╠

ῤ ᛗ ᵣ ȝ Chiplet ˘ 2.5d ˇ 3d ˘ ᴺ

Â

ỵ Ȉ ᴰ ﮨﺞ˘ Ữ ﺷﮩ ʿ ⱶ˘ Ữ

˩ ﮨﺞ Â ˘ ˘ ȉ ﺷﮩ

⌠ 2.5d 3d ˘ pcb sip ჳ Â ﺨﻲ

╠ ﺷﮩ ˘ pcb sip ⱶ

ᵞ Â

Ạ Chiplet˘ Intel ȝ̈ ﺨﻲ Ạ ⱶ ˘ Ч

ῷ └ Â

ჩ ȁ ᴰ ﮨﺞ ⇔ Ţ MEMS :

	AR ˘ MEMS ஷ ᵒᵒ ش Â **Q3ʻ ч˛ Ḩ Mems ஷ ˛** ʻ ч pixcel ف˘ ɞ ˘ ң ɞ mems ஷ˘ wire bonding ң Ꭴ˘ 1024 ɞ˘ ˇ ˘ ч ˇ ↓˘ ˘ Â **Q4ʻ Mems ஷ ╠ ᶠ D ஷ˛** ʻ D ˇ mems ஷ ˘ 3̈ ˛ Â r ˇ˝ ɢ D ஷ˘ D ஷ r ˘ خيmems ஷ ʃ Ꭴ ═ Â **Q5ʻ ɫ r ˘ ╠ mems ஷ** **tws ش˛** ʻ ˘ ╠ ˛ ˘ ˛ mems ஷ ˘ ΐ ˘ ˜ ˘ 50 ش Â ΰ Ꭴ˘ ɞ ஷ Â Ạ ⁄ Ꭴ˘ ɢ Ḃ Ꭴ Â Ạ mems speaker Â **Q6ʻ mems ஷ Δ ˘ ˇ** **Ḩ ˛** ʻ ╠ ↨ ˘ D ᴪ ᶠ ˘ ħ ═ ˘ خي T ˘ ħ ˘ ASIC ˘ 2 ɞ˘ D ˛ ╠ 1 ɞ Â **Q7ʻ ╠ Mems D ஷ ˛**

ʿ ۏ ˘ cisʾ ˘ mems speakerʾ ꞵ ʾ ʾ ╠ ɦ

Â

Q8ʿ ɢ ᴅ ھ ▸

ʿ Amr̆ tmr̆ gmr̆ ˢ ˘ Ꞑ

Â ᴅ ھ˘ ᴅ ھ ⅂ Ḃ ˘ Asp ˠ

ϡ Â ˅ Â

Q9ʿ ╠**mems** ھ ▸

⇔ Ꞇ Ꞇ ˘ 12 ˅ 1

Â ╠ pixcelʿ ⅂ ɞ pixcelخي120-140 ɥ Â ‰pixcel

↓ ھ 1024 ɞ˘ ˘ ƀ ч 9 10

⅂ ˝Ḥ Â

Q10ʿ ↓ ش ⅄ ▸

ʿ Audiopixel Ꞑ Ạ˘ 1024 ɢ 1024 ɞ

˘ ˅ ˘ ˘ 1024 ⅂ ˝Ḥ

⅂ ˝Ḥ ˗ ˘ ⅂ ˝Ḥ ˗ ˘ ˊ Â

Q11ʿ ╠ **Mems** ھ Ɦ ش ▸

ʿ ╠ ش ᴅ ھ˘ mems

ھ ↓ ˘ ɞ ⅂ ˝Ḥ mems ھ ϡ˘

ى ˠ˘ Ḃ ˘ Ạ ˘ Ạ

Â ɞ ɪ˘ Â ╠ ŋ ۏ xMemsخي

˘ uSound خيstm Â Bosch ӟ ʹ ɞ ʒ˘

ھ^ ۏ ˜ à tws à à Ψ ⌠ MEMS

ھ Â

Q12ʿ Mems ھ ˘ ╠**Mems** ھ ش

ˈ mems ﻫﺞ ˘ ˇ ↓

ﻫﺞ ASIC pa ˘ mems ↓ ﻫﺞ

AR VR

AR VR mems speaker

mems mems

ar vr mems

Q17 mems mems

oppo

2

Q22ٓ ╠mems ﻬﺠ ؓ ٖ

ٖ ﺨﻲ π ı Ţ˘ ╠ ﺨﻲ Ạ ˘

ﮕّ ǟ ﺴﭙ ˇ ﺴﭙ Â ╠ ˇ ﮕّ

Â